

厦门瑞为信息技术股份有限公司 2027 届校园招聘简章

一、关于瑞为 (<https://www.reconova.com>)

瑞为技术(07656.HK)成立于 2012 年，是一家以视觉大模型技术为底座，以视觉智能体为核心能力，以具身机器人为战略延伸，面向企业级客户提供视觉具身智能产品和解决方案的公司。2026 年 7 月，公司成功在港交所主板挂牌上市，被誉为“视觉具身智能第一股”。

自创立以来，公司构建了从底层算法、核心大模型到商用机器人硬件的完整技术闭环，覆盖视觉感知、认知、推理与执行的全栈技术链。其中，自研的 VTFLA 具身智能技术架构，创新地融合了视觉、触觉、力觉、语言、动作五大维度，使机器人在非结构化商用场景中，具备接近人类的多维信息统一决策能力。

二、荣誉资质

- 国家级专精特新“重点小巨人”企业
- 中国首个具身智能行业标准参编
- 2019 年民航科学技术进步奖
- 2025 年 OpenCompass 轻量级模型全球第四（参数量<4B）评测
- 知识产权超过 630 多项，包括 267 项发明专利（数据截止至 2025 年 12 月 31 日）

三、热招岗位

- 算法工程师（VLA/CV）
- 硬件工程师
- 机械设计工程师
- 机械结构工程师
- 机器人应用开发工程师（具身智能/运动控制）
- 产品工程师（硬件/软件）
- 职能类管培生（财经/人力资源/政府关系方向）

BASE: 深圳

四、招募对象

2027 届海内外高校本科、硕士、博士毕业生

五、我们提供

- **真实业务大场景：**民航场景落地标杆，在千万级机场，让 AI 解决真实世界的搬运难题
- **核心直通车计划：**与行业头部团队并肩，专属导师 1v1 带教，新人也能快速上手核心项目
- **广阔的发展空间：**三地研发中心联动，管理+技术双晋升通道，从技术小白到行业大咖的成长路径清晰可见
- **完善的薪酬福利：**顶尖应届生薪资 + 丰厚的年度绩效奖金 + 六险一金 + 年度体检 + 定期团建 + 丰富体育活动

六、招聘流程

在线网申→ 简历筛选 → 面试评估(2-3 轮业务面+HR 面) → 录用沟通→ Offer 发放→三方签订→报到入职

七、投递方式

- 移动端投递：手机长按二维码扫描投递简历



- 招聘平台投递：BOSS 直聘/猎聘平台搜索“瑞为技术”即可投递

扫描二维码进入公司公众号后，点击右下角“人才招聘”，可查看详细岗位 JD

- 邮箱投递：HR-recruit@reconova.com，简历直达 HR 邮箱